附件 2：赛项报名表



2023一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛集成电路设计与应用赛项参赛报名表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参赛院校名称** | 　 | **参赛赛道** | IC设计与应用/FPGA设计与应用/PCB设计与应用 | **参赛组别** |  |
| **参赛院校联系人** | 　 | **联系方式** | 　 | **邮箱** | 　 |
| 参赛队组成情况 |
| 队名 | 指导教师姓名 | 指导教师联系方式 | 参赛选手1姓名/联系方式 | 参赛选手2姓名/联系方式 | 参赛选手2姓名/联系方式 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **填表须知：**1. 本次大赛为团队赛赛制，以个人身份报名参加大赛的，报名数据无效；
2. 参赛院校可以在参赛赛道中任选赛道参与大赛。如参加多项赛道的，每条赛道填报一张报名表；

3、参赛组别每张报名报只可选择一个组别，参与不同组别的，请分别填写报名表；4、各参赛院校需完整填写参赛院校联系人、联系方式、邮箱等报名信息；5、各参赛院校可提报1支及1支以上的队伍参与大赛，原则上每个院校的参赛队不大于5支；6、此表单填写完成后，由各参赛院校联系人统一将本院校所有参赛报名表（电子版）统一提交至院校所在区域大赛对接人处。 |